

Rockchip RK1820_RK1828 AI SDK 快速入门

文档标识: RK-JC-YF-A58

发布版本: V1.0.0

日期: 2026-01-23

文件密级: ☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供, 瑞芯微电子股份有限公司(“本公司”, 下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档将可能在未经任何通知的情况下, 不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标, 归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标, 由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2026 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴, 非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文旨在帮助开发者快速熟悉 RK1820/RK1828 系列 AI 协处理器的硬件特性、软件环境、开发流程及性能优化方法，从而高效地将 AI 算法部署到 RK1820/RK1828 的硬件平台上。

产品版本

芯片名称	SDK版本
RK1820/RK1828	Release V1.0.0 版本

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2025-08-15	V0.0.1	Zain Wang, Jair Wu, Hans Yang	初始版本
2025-09-19	V0.0.2	Zain Wang, Jiahang Zheng	Alpha V0.0.2 版本
2025-11-10	V0.4.0	Zack Huang	Beta V0.4.0 版本
2026-01-23	V1.0.0	Zack Huang	Release V1.0.0 版本

目录

Rockchip RK1820_RK1828 AI SDK 快速入门

1. 概述
 - 1.1 开发框架
 - 1.2 支持平台
2. 快速验证
 - 2.1 硬件准备
 - 2.1.1 硬件说明
 - 2.1.2 硬件连接
 - 2.2 固件准备
 - 2.3 模型准备
 - 2.4 环境部署
 - 2.5 模型测试
 - 2.5.1 CNN模型
 - 2.5.2 LLM模型
3. SDK介绍
 - 3.1 SDK目录
 - 3.2 SDK编译环境
 - 3.3 SDK编译
 - 3.3.1 配置
 - 3.3.2 编译
 - 3.3.3 安装
 - 3.3.4 测试
4. Host环境准备
 - 4.1 PCie驱动安装
 - 4.1.1 驱动文件结构
 - 4.1.2 驱动编译与安装
 - 4.1.2.1 内建编译
 - 4.1.2.2 KO编译
 - 4.2 环境验证
 - 4.3 调试工具
 - 4.3.1 rknn-smi
 - 4.3.1.1 状态监控
 - 4.3.1.2 模组功耗
 - 4.3.2 rknn-console
 - 4.4 Docker
5. 开发流程
 - 5.1 模型转换
 - 5.2 应用开发
 - 5.2.1 C/C++ API
 - 5.2.2 Python API
 - 5.2.3 OpenAI API
6. 参考示例
 - 6.1 CNN模型推理
 - 6.2 LLM模型推理
 - 6.3 VLM模型推理
7. 系统功能介绍
 - 7.1 性能模式
 - 7.2 温控策略
 - 7.2.1 相关命令
 - 7.3 Prefill Mode
 - 7.4 多RK1820/RK1828适配
 - 7.4.1 固件烧录
 - 7.4.1.1 一般情况

7.4.1.2 异常情况

7.4.1.2.1 多 PCIe 连接下固件烧录失败

7.4.1.2.2 多 USB 连接下固件烧录失败

7.4.2 模型推理

7.4.2.1 推理流程

7.4.2.2 关键 API 及结构体

7.4.2.2.1 设备发现

7.4.2.2.2 Context 初始化

7.4.2.3 代码示例

8. 附录

8.1 PC环境ADB安装

8.1.1 Windows 系统

8.1.2 Linux 系统

1. 概述

本 SDK 支持 RK1820/RK1828 协处理器模式，即主控 SoC 通过 PCIe/USB 高速接口连接 RK1820/RK1828 协处理器。

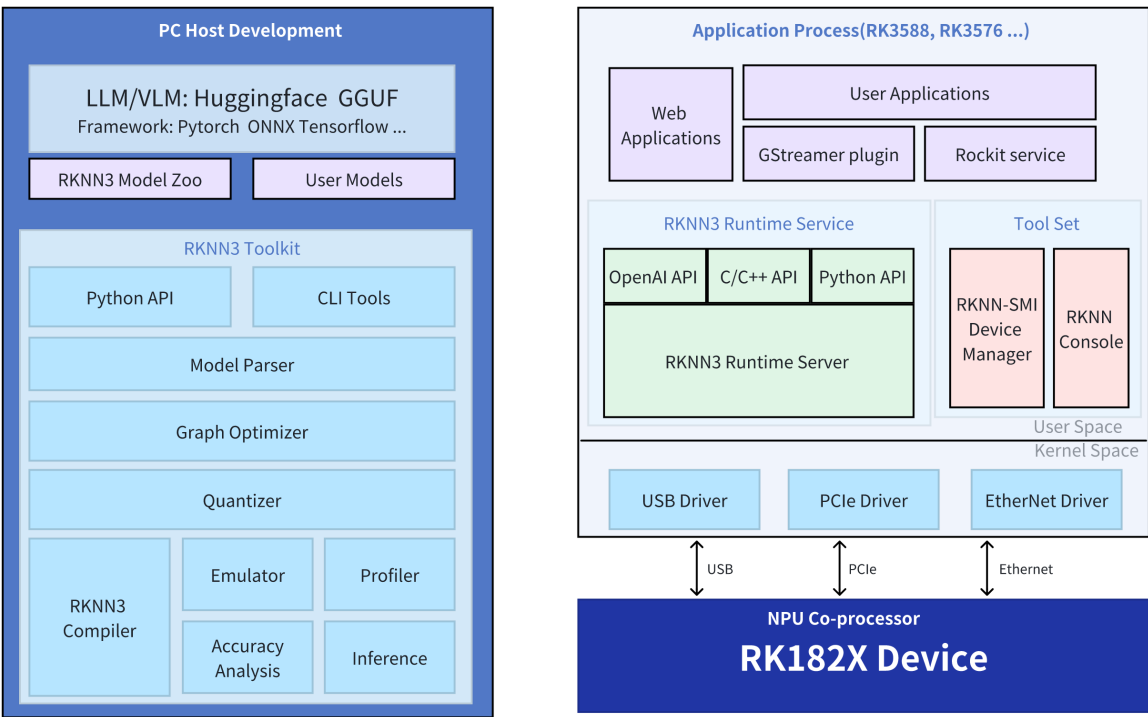
主控 SoC (Host)：作为系统核心，负责任务调度、资源分配和整体控制。

RK1820/RK1828 协处理器 (Device)：作为 AI 计算加速单元，专注于高性能神经网络推理任务。

PCIe/USB 高速接口 (通信接口)：实现主控与协处理器之间的低延迟、高带宽数据交互。

1.1 开发框架

下图展示了 RK1820/RK1828 平台的开发框架：



- PC 端开发环境，包含 RKNN3 Toolkit，RKNN3 Model Zoo 等。
 - RKNN3 Toolkit：是一个软件开发工具包，可将 PyTorch、ONNX 等深度学习框架训练的模型转换为 RKNN 格式，支持用户进行模型转换、推理和性能评估；
 - RKNN3 Model Zoo：提供了丰富的模型转换示例，涵盖多种 AI 模型类型。
- 板端开发环境，包含 RKNN3 Runtime，AI 应用 Examples，工具集合，驱动等。
 - RKNN3 Runtime：模型转换完成后，可在开发板上使用 RKNN3 API 加载和运行 RKNN 模型。除 RKNN3 API 外，还支持 OpenAI 兼容 API 调用 LLM 模型；
 - Examples：结合实际应用，提供模型应用参考示例；
 - 工具集合：如用于调试的 RKNN-SMI 和 RKNN Console；
 - 驱动：提供 RK1820/RK1828 PCIe EP 驱动。
- RK1820/RK1828 协处理器：提供固件，通过 PCIe/USB 高速接口与主控 SoC 互联。

模块名	功能	部署环境
RKNN3 Toolkit	PC 端开发套件，用户可通过 RKNN3 Toolkit 将 PyTorch、ONNX 等深度学习框架训练的模型转换为 RKNN 格式	PC
RKNN3 Model Zoo	模型转换部署示例，涵盖多种 AI 模型类型，包括 CNN 模型、LLM 模型、VLM 模型	PC
RKNN3 Runtime	板端运行时库，RKNN 硬件加速接口库，使用 RKNN3 API 加载和运行 RKNN 模型	Host
RKNN-SMI	系统级调试和管理工具	Host
RKNN Console	调试终端工具	Host
Drivers	RK1820/RK1828 PCIe EP 驱动，其他接口则为通用驱动	Host
Examples	模型应用参考示例	Host
Firmware	预编译 RK1820/RK1828 固件	Device

1.2 支持平台

SDK版本	Host平台	Device平台（通信接口）
Alpha V0.0.1	RK3588 RK3576	RK1820/RK1828（PCIe）
Alpha V0.0.2	RK3588 RK3576	RK1820/RK1828（PCIe）
Beta V0.4.0	RK3588 RK3576	RK1820/RK1828（PCIe/USB）
Release V1.0.0	RK3588 RK3576	RK1820/RK1828（PCIe/USB）

2. 快速验证

本文档提供基于 RK3588 与 RK1820/RK1828 的完整运行环境，并配套预转换的 RKNN 模型，用户无需编译 SDK 即可高效完成模型推理验证。如希望自行转换模型并编译 SDK 进行测试，可跳过此章节内容。

本文档将以 RK3588_EVB10 搭配 RK1820/RK1828 设备进行开发说明，需要准备以下环境：

- Host：RK3588 EVB10
- Device：以下 RK1820/RK1828 硬件之一
 - SODIMM 模组

- M.2 模组
- RK3588 EVB10 预编译固件
- RK1820/RK1828 SODIMM 预编译软件安装包（或参考[SDK介绍](#)章节编译）

2.1 硬件准备

2.1.1 硬件说明

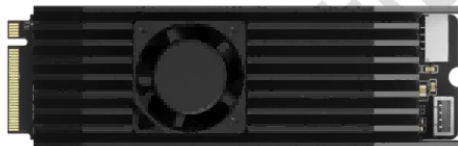
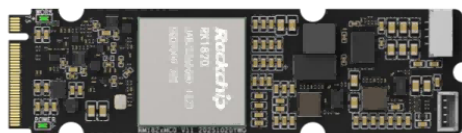
配套该 SDK 的官方参考硬件有：

序号	硬件名	描述	支持的连接方式
1	RK1820/RK1828 SODIMM	RK1820/RK1828 SODIMM 模组，模组采用 260PIN 内存条金手指接口，配套 RK3588 EVB10 做集成验证，也可设计开发底板配套使用，实现快速开发与应用	USB/PCIe
2	RK1820/RK1828 M.2	RK1820/RK1828 M.2 模组	PCIe
3	RK3588 EVB10	RK3588 EVB10 可作为 Host 平台使用	NA

1. RK1820/RK1828 SODIMM 模组实物示意图：



2. RK1820/RK1828 M.2模组示意图：



3. RK1820/RK1828 SODIMM + RK3588 EVB10 组装示意图：



2.1.2 硬件连接

RK1820/RK1828 硬件连接：断电情况下，将 RK1820/RK1828 硬件连接到 RK3588 EVB10 SODIMM 插槽。如 [RK182X SODIMM + RK3588 EVB10 组装示意图](#) 所示。

确认 RK1820/RK1828 连接状态：在 RK3588 EVB10 上检查设备连接状态。若为其他 Host 平台，可参考[Host环境准备](#)章节安装 PCIe EP 驱动。

```
# RK3588 EVB10 终端执行
root@linaro-alip:/# lspci
0003:31:00.0 Processing accelerators: Rockchip Electronics Co., Ltd Device 182a
(rev 01)
```

2.2 固件准备

从网盘下载 RK3588 EVB10 固件和 RK1820/RK1828 预编译软件安装包。

1. RK3588 EVB10 预编译固件下载地址：<https://console.box.lenovo.com//7oOghG>
2. RK1820/RK1828 预编译软件安装包下载地址：<https://console.box.lenovo.com//PHk0PF>

固件	说明
rknn3_rk182x_sodimm_installer_arm64.tgz	RK1820/RK1828 SODIMM 模组
rknn3_rk182x_sodimm-usb_installer_arm64.tgz	RK1820/RK1828 SODIMM 模组（使用 USB 连接模式）
rknn3_rk182x_m2_installer_arm64.tgz	RK1820/RK1828 M.2 模组

2.3 模型准备

可从网盘下载需要快速验证的模型。

网盘链接：<https://console.box.lenovo.com/l/H1fig1> 提取码: rknn
模型位置位于：RKNN3_SDK/rknn3_models/v1.0.0

常用模型：

类型	路径
LLM 模型	RKNN3_SDK/rknn3_models/v1.0.0/Qwen2.5-instruct-0.5B
CNN 模型	RKNN3_SDK/rknn3_models/v1.0.0/MobilenetV2
VLM 模型	RKNN3_SDK/rknn3_models/v1.0.0/InternVL3_2B

2.4 环境部署

RK3588 EVB10 固件烧录：通过 USB 烧录网盘下载的 RK3588 EVB10 固件。

RK1820/RK1828 环境配置：在 RK3588 EVB10 上安装 RK1820/RK1828 SODIMM 预编译套件

```
# PC 端执行
adb push rknn3_rk182x_sodimm_installer_arm64.tgz /tmp/installer.tgz
adb shell "cd /tmp && tar xzf installer.tgz && ./install.sh"
```

ADB工具安装参考[PC环境ADB安装完成](#)

如果PC端未安装adb工具，可使用其他方式将文件推送至板端，在板端解压后执行安装命令

这将安装以下依赖项：

- RK1820/RK1828 PCIe EP 驱动
- RK1820/RK1828 固件
- RKNN3 运行库
- GStreamer 插件库
- 调试工具集
- RKNN3 开机自启服务

重启 RK3588 EVB10 使依赖项生效，重启后查看 RK1820/RK1828 状态，如果看到以下内容，则表示已成功安装 RK1820/RK1828 依赖项。

```
# RK3588 EVB10 终端执行
# 如果当前非root用户，建议切换到root用户执行
linaro@linaro-alip:/ $ [ $(whoami) != "root" ] && sudo su -
root@linaro-alip:/# rknn-smi info
+-----+-----+-----+-----+
| rknn-smi      | Version: 1.1.0 |
+-----+-----+-----+-----+
| Device        | Health         | Power(mW)    | Npu(%)        |
| Chip          | Name           | Bus-Id        | Temp(C)        | Memory-Usage(MB) |
+-----+-----+-----+-----+
| 0             | OK             | 1631          | 0              |
| 0             | RK1820         | 0003:31:00.0  | 26             | 31 / 2560        |
+-----+-----+-----+-----+
```

核对版本信息

```
# RK3588 EVB10 终端执行
# 如果当前非root用户，建议切换到root用户执行
linaro@linaro-alip:/ $ [ $(whoami) != "root" ] && sudo su -

# 软件版本信息
root@linaro-alip:/# rknn-smi -v
rknn-smi version          : 1.1.0 # rknn-smi 工具版本
PCIe driver version       : 3.3.0 # PCIe ep 驱动版本
RC chips connect version  : 3.2.0 # rc 端 libchips_connect 组件版本
EP chips connect version  : 3.2.0 # ep 端 libchips_connect 组件版本
PCIe Device 0 firmware version: 1.0.0 # RK1820/RK1828 设备0 固件版本
PCIe Device 1 firmware version: 1.0.0 # RK1820/RK1828 设备1 固件版本
rknn3 API version         : 1.0.0 # RK1820/RK1828 rknn runtime 版本

# 硬件版本信息
root@linaro-alip:/# rknn-smi info -l
Device Count              : 2
Device ID                 : 0
Communication mode        : PCIe
Product Name              : RK1820S0-DIMMModule-G128-I
Serial Number             : V10SZ531A00014
Chip Count                : 0

Device ID                 : 1
Communication mode        : PCIe
Product Name              : RK1820S0-DIMMModule-G128-I
Serial Number             : V10SZ531A00015
Chip Count                : 0
```

2.5 模型测试

2.5.1 CNN模型

CNN 模型完整验证（以 MobilenetV2 为例，[模型位置](#)）：

```
# PC 端执行
# 将模型push到板端
adb push MobilenetV2 /userdata/
```

```
# RK3588 EVB10 终端执行
# 如果当前非root用户，建议切换到root用户执行
[ $(whoami) != "root" ] && sudo su -
# 模型推理命令
cd /userdata/MobilenetV2
rknn3_model_test mobilenetv2-12.rknn mobilenetv2-12.weight ' ' 0x01 10
```

以下日志输出表明模型已成功完成推理：

```
root@rk3588-buildroot:/userdata/cnn/MobilenetV2# rknn3_model_test mobilenetv2-12.rknn mobilenetv2-12.weight ' ' 0x01 10
Input paths or golden output paths not provided, using random input and skipping golden comparison
Found 1 RK182X devices
  Device 0: transfer_type=PCIE, id=0000:01:00.0
Info: Only one device found (id=0000:01:00.0), init_extend can be NULL
rknn3_init success, cost 523.398 ms
Device Memory Info: total=19 MB, free=18 MB
  Node 0: total=639 MB, free=639 MB
  Node 1: total=639 MB, free=639 MB
  Node 2: total=619 MB, free=619 MB
  Node 3: total=639 MB, free=639 MB
  Node 4: total=619 MB, free=619 MB
  Node 5: total=619 MB, free=619 MB
  Node 6: total=639 MB, free=639 MB
  Node 7: total=639 MB, free=639 MB
model_len=63680, model=0x25d3080
weight_len=3714048, weight_data=0x7f84ce9010
rknn3_load_model_from_data success, cost 4.909 ms
Core number: 1
model_config:0xf8c0
rknn3_model_init success, cost 28.556 ms
input tensors:
  name=input, n_dims=4, shape=[1, 224, 224, 3], stride=[150528, 672, 3, 1],
  aligned_size=150528, layout=NHWC, dtype=UINT8, qnt_type=PER_LAYER_ASYMMETRIC,
  scale=0.01866, zero_point=-14
output tensors:
  name=output, n_dims=2, shape=[1, 1000], stride=[1000, 1], aligned_size=1024,
  layout=UNDEFINED, dtype=INT8, qnt_type=PER_LAYER_ASYMMETRIC, scale=0.14192,
  zero_point=-55
Generating random input data for input 0 (name: input)
Input 0 size check passed: 150528 elements
```

```

Input[0] first values (type: 3):
[0] UINT8: 103
[1] UINT8: 198
[2] UINT8: 105
[3] UINT8: 115
[4] UINT8: 81
[5] UINT8: 255
[6] UINT8: 74
[7] UINT8: 236
[8] UINT8: 41
[9] UINT8: 205
Running model 10 times...
Syncing input[0] to device...
Syncing output[0] from device...
loop: 1/10, model inference cost 4.921 ms
...
loop: 10/10, model inference cost 5.109 ms
All 10 loops completed successfully
rknn3_destroy success, cost 1.975 ms

```

2.5.2 LLM模型

LLM类模型验证（以qwen2.5_0.5b_instruct为例，[模型位置](#)）：

```

# PC 端执行
# 将模型push到板端
adb push Qwen2.5-0.5B /userdata/

```

```

# RK3588 EVB10 终端执行
# 如果当前非root用户，建议切换到root用户执行
[ $(whoami) != "root" ] && sudo su -
# 模型推理命令
cd /userdata/Qwen2.5-0.5B
rknn3_session_test Qwen2.5-0.5B.rknn Qwen2.5-0.5B.weight Qwen2.5-
0.5B.tokenizer.gguf Qwen2.5-0.5B.embed.bin 1024 256 0xff

```

LLM模型能够正确对话，表示模型推理成功，如下日志：

```

root@rk3588-buildroot:/userdata/llm/Qwen2.5-0.5B# rknn3_session_test Qwen2.5-
0.5B.rknn Qwen2.5-0.5B.weight Qwen2.5-0.5B.tokenizer.gguf Qwen2.5-0.5B.embed.bin
1024 256 0xff
*****NEW TEST*****
llama_model_loader: loaded meta data with 23 key-value pairs and 0 tensors from
Qwen2.5-0.5B.tokenizer.gguf (version GGUF V3 (latest))
llama_model_loader: Dumping metadata keys/values. Note: KV overrides do not apply
in this output.
...

=====
                        Model Config
=====
Max Context Length      : 2048

```

Max Position Embeddings : 8192
Model Type :
Task Type : RKNN3_LLM_TASK_GENERATE

-----Input[0]-----

请解释一下相对论的基本概念。

-----Output-----

相对论是爱因斯坦在20世纪初提出的物理学理论，它改变了我们对时间、空间和物质的理解。以下是相对论的基本概念：

1. **狭义相对论** (Special Relativity):
 - **光速不变原理**：所有惯性参考系中的光速都是一样的，无论光源的运动速度如何。
 - **相对性原理**：在不同的惯性参考系中，物理定律是相同的。这意味着时间、空间和长度都是相对的。
2. **广义相对论** (General Relativity):
 - **引力场**：物质和能量通过引力场影响时空，使物体运动轨迹发生弯曲。
 - **时空曲率**：时空中的曲线反映了物质分布和引力场的强度。这种曲率与物质的质量成正比。
3. **时间膨胀** (Time Dilation):
 - 物质在加速时会缩短时间，即时间流逝得更快。
4. **空间膨胀** (Space Dilation):
 - 物质在加速时也会导致空间的弯曲，使距离物体更远的地方看起来变长。
5. **引力红移**：由于物质和能量的影响，光谱线向

-----Max new token reached-----

Performance Statistics:

Stage	Total Time (ms)	Tokens	Time per Token (ms)	Tokens per Second
Prefill	63.28	48	1.32	758.59
Generate	1520.90	255	5.96	167.66

-----Input[1]-----

Please explain the basic concept of relativity.

-----Output-----

Relativity is a set of theories developed by Albert Einstein, which fundamentally changed our understanding of time, space, and the nature of physical objects. Here are the key concepts of relativity:

1. **Special Relativity** (Special Relativity):
 - **Einstein's first law**: The laws of physics are the same for all observers in uniform motion relative to each other.
 - **Einstein's second law**: The speed of light in a vacuum is constant, regardless of the motion of the light source or observer.

```

2. General Relativity (General Relativity):
    - Gravitational Field: The gravitational field is caused by mass and energy. This field affects the curvature of spacetime.
    - Curvature of Space-Time: The geometry of space-time changes when objects are accelerated, leading to phenomena like time dilation and length contraction.

3. Time Dilation (Time Dilation):
    - When an object accelerates, its clocks run slower compared to a stationary observer. This effect is known as time dilation.

4. Space Dilation (Space Dilation):
    - The same principle applies when objects are accelerated in space. Objects moving at high speeds will appear to move faster than they actually do, due to

-----Max new token reached-----

Performance Statistics:
-----
-----
Stage      | Total Time (ms) | Tokens | Time per Token (ms) | Tokens per
Second
-----
-----
Prefill    | 35.97           | 17     | 2.12                 | 472.63
Generate   | 1502.08         | 255    | 5.89                 | 169.76
-----
-----
*****END TEST*****

```

- 另可参考 `docs/Examples` 目录下的应用文档集成应用进行模型测试

3. SDK介绍

3.1 SDK目录

获取的 SDK 是一个功能完备的软件开发套件，主要包含以下部分：

```

├─ build.sh -> scripts/common/build.sh      # SDK 编译脚本
├─ docs                                         # SDK 文档
├─ driver                                     # 驱动程序，用于 Host 与 RK1820/RK1828
硬件通信
├─ examples                                  # 示例代码，覆盖 CNN 和 LLM 等多种应用场
景
│   ├── gstreamer
│   ├── rockit_yolo_detect
│   └─ web
├─ pkgroot                                    # 预编译固件、工具集
├─ rknn                                       # RKNN3 工具集
│   └─ rknn3-model-zoo                      # 提供LLM/VLM/CNN模型转换示例等

```

```
|   └─ rknn3-runtime                # 运行时库，提供 C++ 和 Python API，供应
用程序调用
|   └─ rknn3-toolkit                # 核心开发工具链，用于模型转换、量化和优化
|   └─ rknn-gstreamer-plugins      # RKNN GStreamer 插件源码
└─ scripts                          # SDK 脚本集合
```

3.2 SDK编译环境

系统推荐使用 Ubuntu 22.04 或更高版本的系统 PC 或服务器进行编译，文档下述操作均基于 Ubuntu 22.04 验证。

使用如下 apt-get 命令安装后续操作所需的库和工具：

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install git make gcc python-is-python3
python2
```

3.3 SDK编译

3.3.1 配置

SDK 默认配置为 SODIMM 模组。

如果配置方案和实际不符，可以通过 `./build.sh config` 重新配置。

```
Select board type:
1) RK182X EVB1
2) RK182X SODIMM
3) RK182X SODIMM USB
4) RK182X M.2
5) Cancel
#?
```

3.3.2 编译

进入 SDK 根目录，执行编译脚本：

```
# PC端执行
./build.sh
```

生成的软件安装包在：

```
output/firmware/rknn3_rk182x_sodimm_installer_arm64.tgz
output/firmware/rknn3_rk182x_sodimm-usb_installer_arm64.tgz
output/firmware/rknn3_rk182x_m2_installer_arm64.tgz
```

3.3.3 安装

编译出来的软件安装包，可以使用 adb 工具进行安装，命令如下：

```
# PC端执行
cd output/firmware/
adb push rknn3_rk182x_sodimm_installer_arm64.tgz /tmp/installer.tgz
adb shell "cd /tmp && tar xzf installer.tgz && ./install.sh"
```

如果PC端没有adb工具，可使用其他方式将文件推送至板端，在板端解压后执行安装命令
安装重启后，Host 端系统会在启动后，自动下载 RK1820/RK1828 固件，并启动后台服务程序。

3.3.4 测试

SDK 提供两个模型测试工具代码，可定制模型加载参数和运行：

名称	简介	代码位置
rknn3_model_test	CNN 模型测试工具	rknn/rknn3-runtime/examples/rknn3_model_test_demo
rknn3_session_test	LLM 模型测试工具	rknn/rknn3-runtime/examples/rknn3_session_test_demo

如果需要自行编译 demo，需要设置工具链并且通过以下命令编译，并打包到软件安装包中：

```
# 编译Android版本测试工具
ANDROID_NDK_PATH="$SDK_PATH/prebuilts/android-ndk/" ./build.sh

# 编译Linux版本测试工具
HOST_TOOLCHAIN_PATH="$pwd/prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu" \
HOST_TOOLCHAIN_NAME="aarch64-none-linux-gnu" \
./build.sh

# 同时编译Linux和Android版本测试工具
HOST_TOOLCHAIN_PATH="$pwd/prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu" \
HOST_TOOLCHAIN_NAME="aarch64-none-linux-gnu" \
ANDROID_NDK_PATH="$SDK_PATH/prebuilts/android-ndk/" \
./build.sh
```

默认 Rockchip Host 平台 SDK 均有集成编译工具链，如 `<host sdk>/prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu`。或下载 Rockchip 平台通用工具链 <https://meta.zbox.filez.com/v/link/view/583256c6a5d341928a9ea1ff4c41a76c>，推荐使用 6.3.1 版本。
Android NDK 可从 <https://console.box.lenovo.com/l/e1v3Ny> 下载。

4. Host环境准备

4.1 PCIe驱动安装

4.1.1 驱动文件结构

```
.
├── pcie-rkep
│   ├── Makefile
│   ├── pcie-dw-dmatest.c
│   ├── pcie-dw-dmatest.h
│   ├── pcie-rkep.c
│   ├── rk-pcie-ep.h
│   └── rockchip-pcie-dma.h
├── README_CN.md
└── README_EN.md
```

4.1.2 驱动编译与安装

驱动的编译分为两种方式，KO 方式与内建方式，可根据实际情况选择合适的编译方式。

4.1.2.1 内建编译

若您使用的是 Rockchip SoC 的官方 SDK，请检查 SDK 是否已支持 PCIe EP 驱动，Kernel 仓库下是否已集成如下提交：

```
commit 9edd3c389717c176d9c25bc1cad73dcd66ae2e33 (HEAD)
Author: Jon Lin <jon.lin@rock-chips.com>
Date: Tue Nov 11 20:01:52 2025 +0800

    misc: rockchip: pcie-rkep: Add another DMA finished detection mechanism

    If ep enables DMA interrupt management but uses MSI to notify rc, this
    method is needed to obtain interrupt completion information.

    Change-Id: I1ea024cfaec8d5a42290fa4fe2c0943776ff9cb2
    Signed-off-by: Jon Lin <jon.lin@rock-chips.com>
```

若已有相关补丁，开启以下开关以开启相关功能支持：

```
# 启用 Rockchip PCIe EP 功能支持
CONFIG_PCIE_FUNC_RKEP=y
CONFIG_PCIE_DW_DMATEST=y
```

4.1.2.2 KO编译

若 Kernel 仓库下没有相关提交，则可以使用 SDK 根目录下 driver/pcie-rkep 驱动代码编译 KO 文件。

1. 修改驱动目录下的 `Makefile`，指定已编译好的内核源码路径：

```
obj-m := pcie-rkep.o                                # 目标驱动模块名
KERNELDIR := /path/to/your/host/kernel              # 指向已编译的内核源码目录
PWD := $(shell pwd)                                  # 当前驱动源码路径

modules:
    $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules # 编译模块

clean:
    $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) clean    # 清理编译输出
```

2. 使用交叉编译工具链进行编译（根据目标架构替换 `CROSS_COMPILE` 和 `ARCH`）：

```
# PC端执行
make CROSS_COMPILE=aarch64-none-linux-gnu- ARCH=arm64
```

- `CROSS_COMPILE`：指定交叉编译器前缀 (e.g., `aarch64-none-linux-gnu-`)
- `ARCH`：指定目标 CPU 架构 (e.g., `arm64`)

3. 成功编译后，在当前目录生成驱动模块文件：

```
$ file pcie-rkep.ko
pcie-rkep.ko: ELF 64-bit LSB relocatable, ARM aarch64, version 1 (SYSV),
BuildID[sha1]=... , with debug_info, not stripped
```

4. 将编译生成的 `pcie-rkep.ko` 驱动文件部署至：`/usr/lib/modules/pcie-rkep.ko`，加载驱动：

```
adb push pcie-rkep.ko /usr/lib/modules/pcie-rkep.ko
insmod /usr/lib/modules/pcie-rkep.ko
```

5. 驱动加载成功后，系统将创建设备节点：

```
root@rk3588-buildroot:~# ls -l /dev/pcie-rkep-*
crw----- 1 root root 10, 121 Jan  1 12:02 /dev/pcie-rkep-0001:11:00.0
```

6. 系统启动过程中，`rknn3_startup` 脚本会在执行 RK1820/RK1828 固件下载操作前，自动完成驱动安装，因此后续启动将不需要再手动加载 KO 模块

4.2 环境验证

RK1820/RK1828 启动后，可以使用 `rknn-smi` 来获取信息：

```

root@linaro-alip:/# rknn-smi info
+-----+-----+-----+-----+
| rknn-smi      Version: 1.1.0                                     |
+-----+-----+-----+-----+
| Device        | Health      | Power(mW)    | Npu(%)       |
| Chip          | Name        | Bus-Id       | Temp(C)      | Memory-Usage(MB) |
+-----+-----+-----+-----+
| 0             | OK          | 1631         | 0            |
| 0             | RK1820      | 0003:31:00.0 | 26           | 31 / 2560        |
+-----+-----+-----+-----+

```

4.3 调试工具

由于调试工具需要 root 权限操作硬件设备，建议直接切换为 root 用户，以避免在调试中遇到权限问题导致命令执行失败，可使用命令 `sudo su -` 切换为 root 用户。

4.3.1 rknn-smi

rknn-smi (System Management Interface) 工具用于 RK1820/RK1828 设备信息收集、功能配置、日志管理等功能，且支持多 RK1820/RK1828 同时连接。

完整功能使用参考 [docs/tools/Rockchip_User_Guide_RKNN-SMI_Tool_CN.pdf](#)。

4.3.1.1 状态监控

```

# 打印所有RK1820/RK1828设备信息
root@rk3588-buildroot:/# rknn-smi info -w
Device(Idx)  Chip(Idx) Power(mW)  Temp(C)  CPU(%)  NPU(%)  Memory(%)
Health
0            0          NA         41       0%      0%      2%      OK
1            0          NA         43       0%      0%      2%      OK
0            0          NA         41       0%      0%      2%      OK
1            0          NA         43       0%      0%      2%      OK
# ... 持续打印

```

多设备场景可通过 `-d <Device ID>` 指定目标设备（Device ID 可由 `rknn-smi info -l` 获取）。

```

# 打印特定RK1820/RK1828设备信息
root@rk3588-buildroot:/# rknn-smi info -w -d 1
Device(Idx)  Chip(Idx) Power(mW)  Temp(C)  CPU(%)  NPU(%)  Memory(%)
Health
1            0          NA         43       0%      0%      2%      OK
1            0          NA         44       0%      0%      2%      OK
1            0          NA         43       0%      0%      2%      OK
# 持续打印

```

4.3.1.2 模组功耗

使用 RK1820/RK1828 EVB1 或 RK3588 EVB10 搭配 RK1820/RK1828 SODIMM 模组时，可通过 rknn-smi 工具查询模组功耗。

```
root@linaro-alip:/# rknn-smi info -t power
Device ID           : 0
Device Power (mW)   : 1681
```

注：RK1820/RK1828 EVB1 已板载功率传感器。对于 RK3588 EVB10，请注意仅靠近屏幕方向的 SODIMM 插槽配备有功率传感器。

4.3.2 rknn-console

rknn-console 工具用于在 HOST 端通过 PCIe 和 USB 来模拟 RK1820/RK1828 端的控制台，实现对 RK1820/RK1828 的控制和调试

```
root@linaro-alip:/# rknn-console --help    # 查看可用命令
Usage: rknn-console [OPTION]... SOC [shell] [COMMAND]
Commands:
    rknn-console -h                Show this help message
    rknn-console rk1820 -l         list device
    rknn-console rk1820 -d device_id Connect to device
    rknn-console rk1820 -d 0       Connect to device_id 0
    rknn-console rk1820 shell "ls -l" Execute command on rk1820 and exit
    rknn-console --version         Display version

root@linaro-alip:/# rknn-console rk1820 -l    # 查询可用设备
Found PCIe device: 0001:11:00.0 -> dev_t=0
Found USB device: /dev/ttyACM1 -> dev_t=1
Found USB device: /dev/ttyACM3 -> dev_t=2

Available devices:
=====
DEVICE ID: 2 (USB): /dev/ttyACM3
DEVICE ID: 1 (USB): /dev/ttyACM1
DEVICE ID: 0 (PCIe): 0001:11:00.0
=====
```

在多 RK1820/RK1828 连接时需加上 -d <Device ID> 来指定连接的设备。

```
root@linaro-alip:/# rknn-console rk1820 -d 0    # 连接 device id 0
18:47:03.824 D [hugepage_mem: hugepage_mem_init: 183] huagepage mem init success
hugepage_manager 0x3ef0f460
PCIe VUART RC (Version 0x10000000) started
Line buffered mode: Input will be sent to EP on newline
Press Ctrl+X to exit
18:47:03.825 D [cmp_pcie_rc: pcie_task_rc_msg_t: 293] [0001:11:00.0] start
RX polling thread started

msh />help                # RK1820/RK1828 可执行命令
```

执行 Ctrl+X 退出控制台

```
msh />
Ctrl+X pressed, exiting...
RX polling thread exiting
17:04:20.064 D [cmp_pcie_rc: pcie_task_rc_msg_t: 321] [0001:11:00.0] end
PCIE VUART RC application terminated
```

4.4 Docker

如果需要在 Host 端搭建 Docker 容器去运行 RK1820/RK1828 相关服务，可参考 [examples/docker/README_CN.md](#)。

5. 开发流程

RK1820/RK1828 支持模型、模型性能、模型精度、使用限制、性能测试、精度测试方案，可参考 [rknn/rknn3-runtime/doc/00_Rockchip_RK182X_ReleaseNote_RKNN3_SDK_V1.0.0_CN.pdf](#)

RK1820/RK1828 模型部署流程可参考 [rknn/rknn3-runtime/doc/01_Rockchip_RK182X_Quick_Start_RKNN3_SDK_V1.0.0_CN.pdf](#)。

5.1 模型转换

模型转换工具路径为 [rknn/rknn3-toolkit/](#)，部署时可参考该目录下的文档。强烈建议使用提供的 Dockerfile 来配置 Docker 环境，以减少环境搭建过程中可能出现的问题。Dockerfile 文件路径为 [rknn/rknn3-toolkit/docker/docker_file/](#)。

在 rknn3-model-zoo 内 examples 各自目录下均有提供转换示例代码，如 [rknn/rknn3-model-zoo/examples/mobilenet/python/convert.py](#)。CNN 模型转换步骤如下：

```
# 进入模型目录下，先下载模型
$ cd rknn/rknn3-model-zoo/examples/mobilenet/python/model
$ ./download_model.sh
# 再进入python目录进行转换
$ cd ../python
$ python3 convert.py
```

大语言模型转换可参考 [rknn/rknn3-model-zoo/README.md](#)。

更多模型转换说明可参考 [rknn/rknn3-toolkit/doc/02_Rockchip_RKNPU_API_Reference_RKNN3_Toolkit_V1.0.0_CN.pdf](#)。

5.2 应用开发

5.2.1 C/C++ API

可参考 rknn3-model-zoo 的 examples 各自目录下的 cpp 目录进行开发，如 rknn/rknn3-model-zoo/examples/mobilenet/cpp/。

完整的API说明可参考 rknn/rknn3-runtime/doc/Rockchip_RKNPU_API_Reference_RKNNRT3_V1.0.0_CN.pdf。

5.2.2 Python API

完整的 API 说明可参考 rknn/rknn3-runtime/doc/05_Rockchip_User_Guide_RKNN3_Toolkit_Lite_V1.0.0_CN.pdf

5.2.3 OpenAI API

OpenAI API 能力通过 rkllm3-server 提供，具体可参考 rknn/rknn3-runtime/rkllm3-server/README_CN.md。

6. 参考示例

6.1 CNN模型推理

C/C++ 接口基础测试可参考 rknn/rknn3-runtime/examples/rknn3_model_test_demo/。

GStreamer 应用可参考 docs/Examples/Rockchip_Developer_Guide_RKNN_Stream_CN.pdf。

6.2 LLM模型推理

C/C++ 接口基础测试可参考 rknn/rknn3-runtime/examples/rknn3_session_test_demo/。

OpenAI API 应用可参考 docs/Examples/Rockchip_User_Guide_RKNN_RKLLM3_Server_DEMO_CN.pdf。

6.3 VLM模型推理

C/C++ 接口应用可参考 rknn3-model-zoo/examples 目录各自cpp子目录，如 rknn/rknn3-model-zoo/examples/FastVLM/cpp/。

OpenAI API 应用可参考 docs/Examples/Rockchip_User_Guide_RKNN_RKLLM3_Server_DEMO_CN.pdf。

7. 系统功能介绍

7.1 性能模式

可通过 rknn-smi 调整RK1820/RK1828 NPU 性能档位，支持 0-EFFICIENT, 1-NORMAL, 2-PERFORMANCE。

板型/性能档位	EFFICIENT	NORMAL	PERFORMANCE
RK1820/RK1828 SODIMM Module	500M	850M	1000M
RK1820/RK1828 M.2 Module	400M	500M	850M

```
# 例如调整到NORMAL模式
root@linaro-alip:/# rknn-smi set -t work_mode -s 1
Successfully set device 0 chip 0 work mode to 1
```

在多 RK1820/RK1828 连接时需加上 -d Device ID 来指定设备设置。

```
root@rk3588-buildroot:/# rknn-smi set -t work_mode -s 1 -d 1
Successfully set device 1 chip 0 work mode to 1

# 未加-d Device ID 则报错
root@rk3588-buildroot:/# rknn-smi set -t work_mode -s 1
Device ID is required if multiple devices are online.
```

7.2 温控策略

RK1820/RK1828 模组默认采用风扇主动散热方案，通过软件温控策略精准调节系统运行状态，保障设备在全工况下的稳定性与可靠性。

随着系统温度升高，温控策略将逐级触发风扇调速动作；当温度达到临界阈值时，将进一步启动 NPU 降频机制，实现分层级热管理。

Tmargin(°C)	Fan Speed Ratio(%)	NPU Max Freq(MHz)
0	0	1000 ^[1]
46	51	1000 ^[1]
60	63	1000 ^[1]
68	78	1000 ^[1]
76	100	1000 ^[1]
83	100	850
90	100	500
100 ^[2]	--	--

[1]RK1820/RK1828 M.2 最高频率不超过850M。

[2]当系统温度超过 100°C 时，芯片存在运行不稳定风险，系统将立即触发**强制重启**，以保护硬件安全。

参数释义：

- Tmargin：表示温度阈值，当实时温度超过该阈值时，风扇转速比率（Fan Speed Ratio）与 NPU 最高频率（NPU Max Freq）将同步切换至对应档位。
- Fan Speed Ratio：表示风扇转速比率。当前转速占最大转速的比率。
- NPU Max Freq: 表示 NPU 允许运行的最高工作频率。在硬件能力范围内，频率越高，NPU 数据处理性能越强。

温控调节采用滞回控制逻辑，避免因温度小幅波动导致频繁档位切换，具体规则如下：

- 升温触发：当系统温度上升至 Tmargin 阈值时，立即执行对应档位的参数配置。
- 降温恢复：当系统温度下降至 Tmargin - 7 阈值时，自动切换至上一档位的参数配置。

调节示例（以 46°C 温度阈值档位为例）：

- 升温阶段：当实时温度从低温区间上升并超过 46°C 时，风扇转速将立即调整为 51%；
- 降温阶段：经散热后，当实时温度下降至 39°C（46-7） 时，风扇转速将恢复至 0%。

7.2.1 相关命令

Host 环境下，可以通过以下命令，获取温控相关参数。

```
rknn-smi info -t temp      # 获取当前系统温度
rknn-smi info -t fan       # 获取当前风扇转速
rknn-smi info -t npu_freq  # 获取 NPU 频率信息
```

7.3 Prefill Mode

LLM 模型推理 Prefill 阶段的峰值电流较大。通过调整 Prefill Mode，可以对此峰值电流进行抑制与优化。

模型	NPU频率 (MHz)	NPU平均电流 (A)	NPU峰值电流 (A)	整机平均电流 (A)	整机峰值电流 (A)	TTFT (ms)	TPS (Token/s)	Prefill Mode
Qwen2.5 3B LLM	1000	7.25	28.37	0.916	2.7	341.5	97.4	PERFORMANCE
Qwen2.5 3B LLM	1000	7.12	15.35	0.866	1.61	582.9	97.5	EFFICIENT

Prefill Mode

EFFICIENT： Prefill阶段NPU频率是Decode阶段的一半

PERFORMANCE： Prefill阶段和Decode阶段 NPU频率同频（默认模式）

查询设备的 Prefill 模式

```
rknn-smi info [-t | --type] prefill_mode
```

设置设备的 Prefill 模式

```
rknn-smi set -t prefill_mode -d <id> -c <chip_id> -s <prefill_mode>
```

prefill_mode: 0 --EFFICIENT, 1 --PERFORMANCE

当只有1个设备/芯片在线时，可以不指定 `[-d | --device] <id> / [-c | --chip] <chip_id>` 参数

7.4 多RK1820/RK1828适配

7.4.1 固件烧录

7.4.1.1 一般情况

1. 确认拿到的 RK1820/RK1828 开发板的配置方案，如板卡类型：SODIMM、EVB1，连接方式：PCIe、USB。
2. 目前安装包对于不同板卡类型以及连接方式并不兼容，因此若需要在 HOST 上连接多块 RK1820/RK1828 请保证配置方案一致。
3. 参考[快速验证](#)章节，从网盘下载对应配置的软件包，并安装。或参考[配置和编译](#)章节，编译安装对应配置的软件包。
4. 固件烧录脚本已集成于安装包，开机时或检测到 USB 插入时自动触发，USB 和 PCIe 的烧录时机略有不同：

- PCIe：开机阶段通过 `/bin/rknn3_startup start` 执行烧录。
 - USB：通过 udev 规则在检测到设备插入时调用 `rknn3_usb_startup.sh LocationID` 执行烧录。
5. 重启开发板使依赖项生效，重启后查看 RK1820/RK1828 状态，若看到以下内容，则表示已成功安装依赖项：

```
# 开发板终端运行
root@linaro-alip:/# rknn-smi info
```

rknn-smi Version: V1.1.0				
Device	Health	Power(mW)	Npu(%)	
Chip	Name	Bus-Id	Temp(C)	Memory-Usage(MB)
0	OK	3023	0	
0	RK1820	NA	31	29 / 2560
1	OK	4222	0	
0	RK1820	NA	37	29 / 2560

6. 对于 USB 连接的 RK1820/RK1828，首先连接时需要注意连接在 HOST 端的 USB3.0 接口，其次需要在设备上电时确认是否为 USB 3.0 (SuperSpeed)：

```
# 开发板终端运行
root@linaro-alip:/# dmesg |grep SuperSpeed
[ 17.530377] usb 2-1.1.2: new SuperSpeed USB device number 8 using xhci-hcd
```

7.4.1.2 异常情况

7.4.1.2.1 多 PCIe 连接下固件烧录失败

现象：通过 PCIe 连接多个 RK1820/RK1828，开机后风扇持续转动。

排查步骤：

1. 确认安装包为最新版本。
 2. 采集信息用于定位：
- Debian 文件系统：

```
# 开发板终端运行
# 1. 先检查服务状态
systemctl status rknn3

# 2. 如果状态异常，查看详细日志
journalctl -u rknn3 -f
```

- Buildroot 文件系统：

```
# 开发板终端运行
# pcie_upgrade_tool ld 会显示所有通过PCIe连接的RK1820/RK1828的地址信息
```

```

root@rk3588-buildroot:/# pcie_upgrade_tool ld
Program directory: /usr/bin/
List of connected rkep devices
Addr=0003:31:00.0 [1d87:182a]
Addr=0001:11:00.0 [1d87:182a]

# 手动执行启动脚本
root@rk3588-buildroot:/# /bin/rknn3_startup start
find device 0003:31:00.0
Program directory: /usr/bin/
Downloading firmware...
Device boot state: 0xffffffff
Device is not in maskrom mode or loader mode
find device 0001:11:00.0
Program directory: /usr/bin/
Downloading firmware...
Device boot state: 0xffffffff
Device is not in maskrom mode or loader mode

```

3. 若无法分析对应问题，可将上述收集到的信息咨询对应技术支持工程师。

7.4.1.2.2 多 USB 连接下固件烧录失败

现象：通过 USB 连接多个 RK1820/RK1828，开机后风扇持续转动。

排查步骤：

1. 确认安装包为最新版本。
2. 长按 MASKROM 按钮并同时按 Reset，使 RK1820/RK1828 进入 MASKROM 模式。
3. 采集信息用于定位：

```

# 开发板终端运行

# upgrade_tool ld 会列出处于 MASKROM 模式的 USB 连接设备，应可见 Mode=Maskrom 与 LocationID
root@rk3588-buildroot:/# upgrade_tool ld
List of rockusb connected(1)
DevNo=1 Vid=0x2207,Pid=0x180b,LocationID=1111 Mode=Maskrom SerialNo=rockchip

# 通过rknn3_usb_startup.sh <LocationID> 烧录对应设备
root@rk3588-buildroot:/# /bin/rknn3_usb_startup.sh 1111

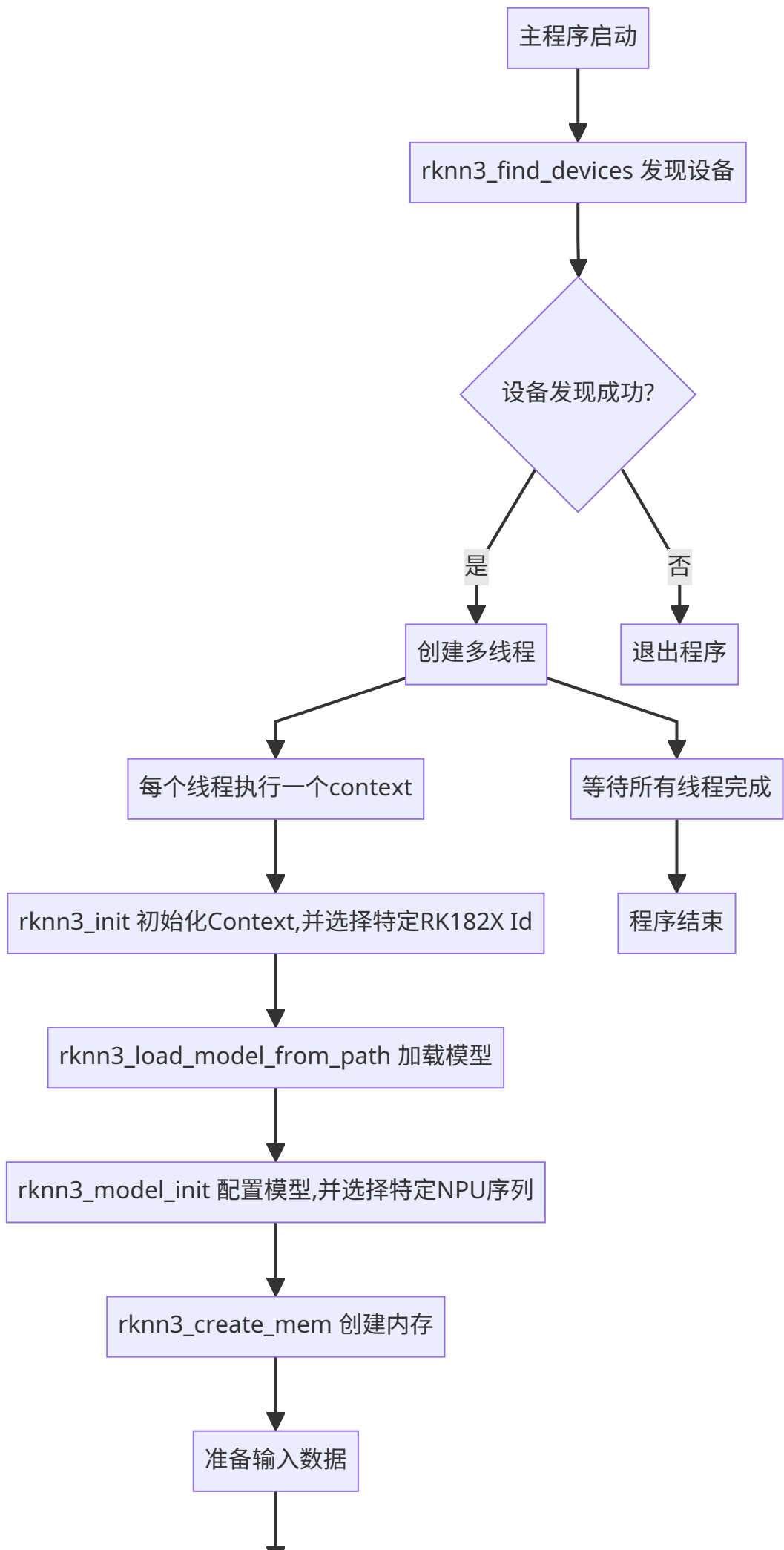
# 查看烧录日志(/tmp/usb_upgrade_tool.log)
root@rk3588-buildroot:/# cat /tmp/usb_upgrade_tool.log

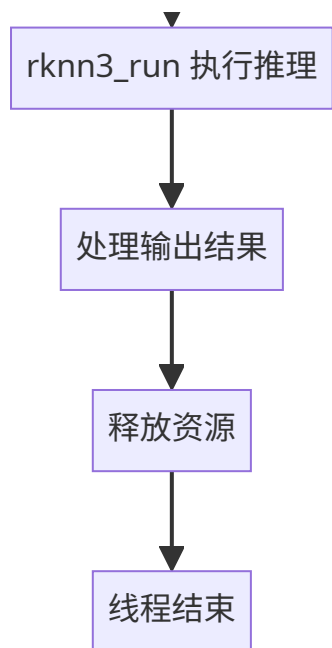
```

7.4.2 模型推理

本节说明多协处理器/多 context 并行开发要点。可参考 `rknn/rknn3-model-zoo/examples/` 下各示例的 cpp 目录进行开发。完整 API 参考 `rknn/rknn3-runtime/doc/` 下各文件。

7.4.2.1 推理流程





7.4.2.2 关键 API 及结构体

7.4.2.2.1 设备发现

rknn3_devices

包含 RKNN3 设备信息的结构体。该结构体包含了可用 RKNN3 设备的数量和每个设备的信息。

成员变量	数据类型	含义
n_devices	uint32_t	设备数量
devices	rknn3_device	设备信息

rknn3_device

表示 RKNN3 设备的结构体。该结构体包含了特定 RKNN3 设备的信息，包括其 ID、类型、NPU 核心数量和内存信息。

成员变量	数据类型	含义
id	char[RKNN3_MAX_DEV_LEN]	设备ID
type	char[RKNN3_MAX_DEV_LEN]	设备类型
core_num	uint32_t	NPU核心数量
mem_info	rknn3_dev_mem_info	设备的内存信息

rknn3_find_devices

功能	获取可用的 RKNN3 设备列表。
参数	rknn3_devices* pdevs：将接收设备列表的结构的指针
返回值	int 状态码：详见上述 API 文档
注意	此函数用系统上所有可用的 RKNN3 设备的信息填充提供的 rknn3_devices 结构

7.4.2.2.2 Context 初始化

rknn3_init_extend

设备特定初始化信息结构体。该结构体用于在 RKNN3 运行（rknn3_init 调用）时上下文初始化期间指定设备特定参数，包括设备 ID 和为将来使用保留的空间。

成员变量	数据类型	含义
device_id	char*	输入参数，指示选择哪个设备。如果只连接了一个设备，可以设置为 NULL
reserved	uint8_t	保留字段

rknn3_init

该接口用于初始化 RKNN3 运行时上下文，必须在加载和运行模型前调用。context 为输出参数，init_extend 可用于指定设备 ID 等扩展信息。初始化完成后，需在不再使用时调用 `rknn3_destroy` 释放资源。多次初始化需确保资源正确释放，避免内存泄漏。

功能	初始化一个新的 RKNN3 运行时上下文，该上下文用于在 Rockchip NPU 硬件上运行 RKNN3 模型
参数	rknn3_context* context：指向将被初始化的 RKNN3 上下文句柄的指针 rknn3_init_extend* init_extend：指向设备特定初始化信息的指针
返回值	int 状态码：详见上述 API 文档
注意	使用完成后，请调用 rknn3_destroy(context) 释放上下文资源

rknn3_config

模型加载的控制参数结构体。

成员变量	数据类型	含义
priority	int32_t	运行优先级
run_timeout	uint32_t	运行超时时间（毫秒），0 表示无超时
run_core_mask	uint32_t	模型执行的核心掩码
user_mem_weight	uint8_t	权重内存是否由用户分配
user_mem_internal	uint8_t	内部内存是否由用户分配
user_sram	uint8_t	SRAM 内存是否由用户分配
reserved	uint8_t	保留字段

在配置 run_core_mask 可以使用下面枚举内容进行连续或运算来赋值：

```
/**
 * @brief the mode of running on target NPU core.
 */
typedef enum _rknn3_core_mask
{
    RKNN3_NPU_CORE_AUTO = 0,          /* default, run on NPU core randomly. */
    RKNN3_NPU_CORE_0    = 1 << 0,    /* run on NPU core 0. */
    RKNN3_NPU_CORE_1    = 1 << 1,    /* run on NPU core 1. */
    RKNN3_NPU_CORE_2    = 1 << 2,    /* run on NPU core 2. */
    RKNN3_NPU_CORE_3    = 1 << 3,    /* run on NPU core 3. */
    RKNN3_NPU_CORE_4    = 1 << 4,    /* run on NPU core 4. */
    RKNN3_NPU_CORE_5    = 1 << 5,    /* run on NPU core 5. */
    RKNN3_NPU_CORE_6    = 1 << 6,    /* run on NPU core 6. */
    RKNN3_NPU_CORE_7    = 1 << 7,    /* run on NPU core 7. */
    RKNN3_NPU_CORE_ALL  = 0xffffffff, /* auto choice, run on NPU cores depending on
platform */
} rknn3_core_mask;
```

7.4.2.3 代码示例

1. 枚举已连接的 RK1820/RK1828，代码参考如下：

```
// 获取目前连接的RK1820/RK1828信息
rknn3_devices devices;
memset(&devices, 0, sizeof(devices));
int ret = rknn3_find_devices(&devices);
if (ret != RKNN3_SUCCESS || devices.n_devices <= 0) {
    printf("find devices failed: %d\n", ret);
    return -1;
}

// devices.n_devices代表了连接的RK1820/RK1828设备数量
// devices.devices[i].id后续用于rknn3_init设置特定的RK1820/RK1828设备
printf("find %d NPU devices:\n", devices.n_devices);
for (uint32_t i = 0; i < devices.n_devices; i++) {
    printf(" device %d: ID=%s, type=%s\n",
```

```
        i, devices.devices[i].id, devices.devices[i].type);
    }
```

2. 指定协处理器并初始化 context，代码参考如下：

```
// 指定对应协处理器来执行当前context
// 将想要设置的device id设置到init_extend.device_id, 下面是设置了第一个设备的device.id
rknn3_init_extend init_extend = {0};
init_extend.device_id = devices.devices[0].id;

int ret = rknn3_init(&ctx->context, &init_extend);
if (ret != RKNN3_SUCCESS) {
    printf("Context %d init failed: %d\n", ctx->context_id, ret);
    return NULL;
}
```

3. 指定特定 NPU 核心执行context，代码参考如下：

```
// 模型加载 (略)
// 通过RKNN3_QUERY_CORE_NUMBER查询加载的模型需要配置几个核心
uint32_t core_num = 0;
ret = rknn3_query(ctx, RKNN3_QUERY_CORE_NUMBER, &core_num, sizeof(core_num));
if (ret != RKNN3_SUCCESS) {
    printf("Context %d rknn3_query failed: %d\n", ctx->context_id, ret);
    rknn3_destroy(ctx->context);
    return NULL;
}
rknn3_config config = {0};

// 根据模型要求的核心数量，从CORE_0开始设置run_core_mask
for (int i = 0; i < core_num; i++) {
    config.run_core_mask |= 1 << i;
}

// 如果有自己定义的core_mask，则需要检查设置核心的数量是否和模型要求的一致
int core_count = 0;
for (int i = 0; i < 32; i++) {
    if (self_set_core_mask & (1 << i)) {
        core_count++;
    }
}
if (core_count == core_num) {
    config.run_core_mask = self_set_core_mask;
}

ret = rknn3_model_init(ctx->context, &config);
if (ret != RKNN3_SUCCESS) {
    printf("Context %d model init failed: %d\n", ctx->context_id, ret);
    rknn3_destroy(ctx->context);
    return NULL;
}
```

8. 附录

8.1 PC环境ADB安装

8.1.1 Windows 系统

1. 下载 ADB 工具包

[点此下载 SDK Platform Tools](#)

2. 解压文件

将压缩包解压到 `C:\platform-tools`（或其他路径）

3. 配置环境变量

- 右键 此电脑 → 属性 → 高级系统设置 → 环境变量
- 在 Path 中添加解压路径（例如 `C:\platform-tools`）

4. 验证安装

打开命令提示符（CMD/PowerShell），执行：

```
adb --version
```

安装成功标志：显示 `Android Debug Bridge version x.x.x`

8.1.2 Linux 系统

1. 安装 ADB 工具包

```
sudo apt update && sudo apt-get install adb
```

2. 验证安装，安装成功标志：显示版本号 `x.x.x`

```
adb --version
```